【高速先生原创|DDRX 系列】DDR3 系列之容性负载补偿

作者: 周伟 一博科技高速先生团队成员

容性负载?是负载呈容性,还是带容性的负载?呵呵,这不一个意思嘛,中国的语言,难怪老外觉得很难搞懂,自己人都被绕晕了。负载怎么会呈容性呢?这个主要是在多负载的情况下,如下图一所示,由于分支和负载较多,不可避免的会增加过孔来连通信号,普通过孔是呈容性的,其次还有芯片封装上的寄生电容(约0.33~0.44pF),另外还有 Die 上的寄生电容(约0.77~2.12pF),所有的这些电容会降低信号线的有效特征阻抗(请看高速先生前期的文章)。



过孔为什么会呈现容性?这和其本身的结构及尺寸有关,请看下面的近似计算。

以 8mil 孔径, 18mil pad, 27mil 反焊盘, 1.6mm 通孔为例计算过孔的参数。

• 过孔寄生电容:

$$C = \frac{1.41\epsilon_r h D_1}{D_2 - D_1} = \frac{1.41 \times 4 \times 0.064 \times 0.018}{0.027 - 0.018} = 0.72192 pF$$

• 过孔寄生电感:

$$L = 5.08h \left[ln \left(\frac{4h}{d} \right) + 1 \right] = 5.08 \times 0.064 \times \left[ln \left(\frac{4 \times 0.064}{0.008} \right) + 1 \right] = 1.4519 \, \text{nH}$$

• 那么过孔的近似特征阻抗为:

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{1.4519n}{0.72192pF}} = 44.85 \text{ Ohm}$$

此公式是将过孔等效为传输线的模型来计算的,如果常规我们单端信号是 50 欧姆的特征阻抗,过孔的阻抗如上计算约为 45 欧姆,拉低了整体的特征阻抗,所以说呈现容性效应。

同样,如果再考虑封装电容及 Die 电容的容性,那么整个负载的有效阻抗就会更低于 PCB 的设计阻抗,这样就会导致整体的阻抗不连续。

通常我们有两种方法来进行容性负载的补偿(相对于单端 50 欧姆的目标阻抗来说), 其一是减小主干线路(变粗)的阻抗,其二是加大分支处(变细)的线路阻抗,使得整体的负载阻抗维持在 50 欧姆左右。

好了,口说无凭,让我们来联系下实际吧。

还是拿芯片行业的龙头老大来举例,如果大家经常看 Intel 的设计指导,就会看到他们关于 DDR3 的主干线路阻抗(40 欧姆左右)控制都比 50 欧姆小,而且通常这样的设计负载又很多(DIMM 条就更不用说了),这个不正是降低主干线路阻抗的一种印证嘛!请看如下表所示。

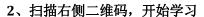
$40\Omega \pm 15\%$ (Microstrip) $38\Omega \pm 10\%$ (Stripline)	
$40\Omega \pm 15\%$ (Microstrip) $38\Omega \pm 10\%$ (Stripline)	
$40\Omega \pm 15\%$ (Microstrip) $38\Omega \pm 10\%$ (Stripline)	
	$38\Omega \pm 10\%$ (Stripline) $40\Omega \pm 15\%$ (Microstrip) $38\Omega \pm 10\%$ (Stripline) $40\Omega \pm 15\%$ (Microstrip)

出自 Intel Romley PDG。

第二种处理方式就是内存条的设计了,如下图二为内存条的设计图。

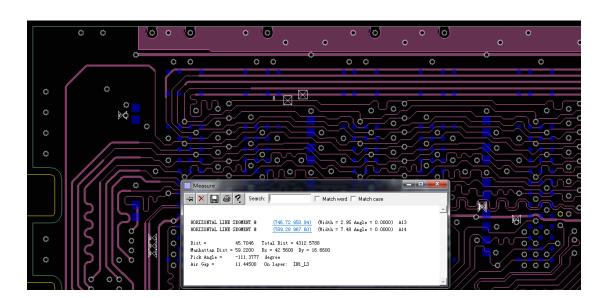








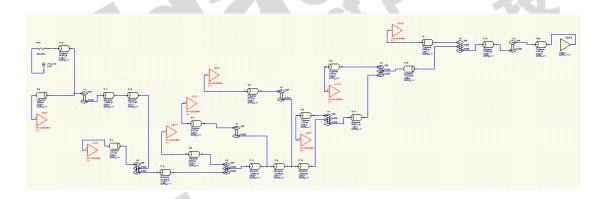
Fdadoc



图二 内存条设计

从上图可以看到,地址信号的主干线路线宽为 7.5mil,而到了颗粒端就变成了 3mil,除了布线密度上面的考虑外,主要还是为了补偿容性负载。

同时,高速先生也做了仿真来验证容性负载补偿是否真的有效,拓扑结构如下图三所示。

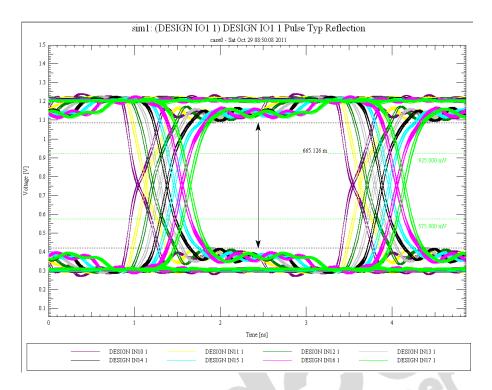


图三 仿真拓扑结构

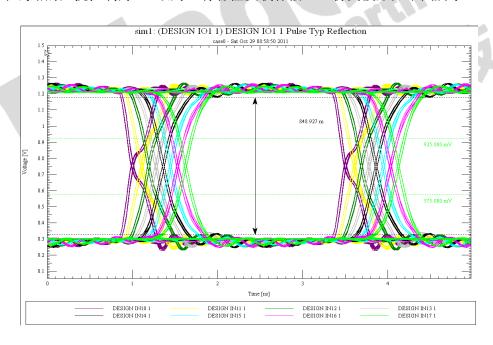
在正常控制 PCB 板上阻抗为 50 欧姆的情况下(不做容性负载补偿),仿真波形如下图 所示。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





将主干线路的阻抗控制为 42 欧姆(有容性负载补偿),仿真波形如下图所示。



为了方便比较所以采用眼图的方法,可知做了补偿的眼图有更大的眼高,两者相差 180mV 左右,相当于提升了 12%的系统裕量。

此文只是高速先生对于容性负载补偿的一些理解,不代表权威观点,也请大家发表 下自己的看法。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习



问题来了

既然负载一般呈容性,是不是所有设计都要考虑容性负载补偿?为什么?

高速先生欢迎您和我们一起进行交流,关注微信名(高速先生),直接将答案通过会话回复,参与互动答题即有机会获得奖品,回复关键词"奖品"查看更多。

【关于一博】

- 一博科技专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、焊接加工、物料供应等服务。作为全球最大的高速 PCB 设计公司,我司在中国、美国、日本设立研发机构,全球研发工程师 500 余人。超大规模的高速 PCB 设计团队,引领技术前沿,贴近客户需求。
- 一博旗下 PCB 板厂成立于 2009 年,位于广东四会(广州北 50KM),采用来自日本、德国的一流加工设备,TPS 精益生产管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。
- 一博旗下 PCBA 总厂位于深圳,并在上海设立分厂,现有 12 条 SMT 产线,配备全新进口富士 XPF、NXT3、全自动锡膏印刷机、十温区回流炉等高端设备,并配有波峰焊、AOI、XRAY、BGA 返修台等配套设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装等服务。

【关于高速先生】

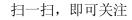
高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。

- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习











- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习

